SERVICIOS TECNOLÓGICOS LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

SENA
7
// //

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LABORATORIO

CÓDIGO: GLE-F-002
VERSIÓN: 03
FECHA: 06-05-2025
Página 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre:	dsadsada			
Fecha:	16-09-2025	Celular:	1321321	
Servicio				
☐ Diseño de tarjetas de circuito impreso				
☑ Fabricación de tarjetas de circuito impreso				
□ Impresión de piezas 3D				
□ Diseño de piezas 3D				
□ Transferencia de conocimientos y/o tecnologías				
☐ Montaje de componentes electrónicos				
□ Fabricación o integración de soluciones tecnológicas				

Diseño de tarjetas de circuito impreso Requiere normas especiales de diseño (MIL, UL, IPC) Requiere análisis térmico Requiere análisis mecánico		X	
Requiere análisis térmico			
·		\boxtimes	
Requiere análisis mecánico			
		\boxtimes	
1.4 Requiere análisis de radio frecuencia			
2 Fabricación de tarjetas de circuito impreso		NO	N/A
El equipo se encuentra disponible para el desarrollo del proceso			
Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm)			
Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm			
 2.4 Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) 2.5 El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm 2.6 El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm 2.7 Acabado Anti-solder color verde 2.8 Acabado silk-screen color blanco 			
9 Hueco metalizado			
Fabricación o integración de soluciones tecnológicas	SI	NO	N/A
Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3)			
Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias			
Transferencia de conocimientos y/o tecnologías		NO	N/A
Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias			
Se cuenta con los materiales necesarios para realizar la transferencia			
	Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm Acabado Anti-solder color verde Acabado silk-screen color blanco Hueco metalizado Fabricación o integración de soluciones tecnológicas Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Fransferencia de conocimientos y/o tecnologías Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Fransferencia con los materiales necesarios para realizar la	Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm Acabado Anti-solder color verde Acabado silk-screen color blanco Hueco metalizado Fabricación o integración de soluciones tecnológicas Requiere cumplimiento de normas especiales de productos electrónicos (IPC clase 2 o 3) Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Fransferencia de conocimientos y/o tecnologías Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Ge cuenta con los materiales necesarios para realizar la	Es menor o igual al máximo tamaño permitido (280mm x 210mm) Se puede fabricar en material FR4 de 1 o 2 caras calibre 1.5 mm Las perforaciones son menores o iguales a (0.4mm) El ancho de las pistas es menor o igual a 0.2 mm El espacio entre pistas, vías y pads es mayor o igual a 0.1mm Acabado Anti-solder color verde Acabado silk-screen color blanco Hueco metalizado Fabricación o integración de soluciones tecnológicas Requiere cumplimiento de normas especiales de productos Electrónicos (IPC clase 2 o 3) Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Fransferencia de conocimientos y/o tecnologías Se cuenta con los equipos o herramientas necesarias Ge cuenta con los materiales necesarios para realizar la

SERVICIOS TECNOLÓGICOS LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

SENA
7
// //

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LABORATORIO

CÓDIGO: GLE-F-002
VERSIÓN: 03
FECHA: 06-05-2025
Página 2 de 2

5	Diseño de piezas en 3D	SI	NO	N/A	
5.1	El software de diseño se encuentra autorizado para uso institucional				
5.2 El diseño debe cumplir con medidas exactas para ensamblaje					
6	Impresión de piezas en 3D.	SI	NO	N/A	
6.1	La impresora se encuentra disponible para el desarrollo del proceso				
6.2	El software del equipo está actualizado para la fabricación				
6.3	Los materiales de impresión solicitados están disponibles				
6.4	El diseño a imprimir cumple con las condiciones de tamaño del equipo				
6.5	Se cuenta con las especificaciones de boquilla necesaria				
7.	Montaje de componentes electrónicos	SI	NO	N/A	
7.1	Los equipos de soldadura adecuados se encuentran disponibles				
7.2	Hay disponibilidad de insumos adecuados para el trabajo solicitado				
7.3	Hay disponibilidad de equipos para las pruebas de continuidad eléctrica				
Aprobado: ⊠SI □NO					
Observaciones:					
	Responsable de la gestión técnica y administrativa				